



诚聘国内外青年才俊

电子科技大学(深圳)高等研究院(“高研院”)是电子科技大学的交叉学科研究生院,充分发挥电子科技大学和深圳市双方的特长。其人工智能工业创新研究中心与国际、国内高校及科研机构交流合作,致力于国际领先的研究,主要跨学科研究用人工智能的方式来超越人的探索力、想象力、创造力,研究方包括可解释的灰箱人工智能、计算人工智能及计算创造力、计算机自动设计(CAutoD)及其应用,比如在自动及智能控制、电子线路及芯片 IP 模块的创新设计、工业设计、机电系统及智能制造中的优化与创新创造, CAD 软件工程及高性能计算、预测仿真、动态建模及预测等。电子科技大学在深圳有 6 万多校友,其应用领域一定涵盖您的专业,让您的理论和应用如虎添翼!

高研院诚挚欢迎海内外有兴趣将计算人工智能应用于理、工、管、文、医的博士来深圳发展,学校提供人才房(近“拎包入住”,仅需 500 元/月、三室一厅 1000 元/月),另有青年托举、出国访问研修等机会,并协助申请优秀或海外优秀(聘为领军人才,正高教授职称、博士生导师,年薪不低于 110 万元、科研启动 300-500 万元)、并聘为深圳市“鹏城孔雀计划”特聘岗位 A 岗或 B 岗,可按有关规定申请粤港澳大湾区个人所得税优惠,加其它深圳人才补贴(比如 6 折优惠购房)。

目前中国博士后一期为 2 年(可多达三期),中心博士后年薪 34 万元,毕业于世界前 300 强知名院校博士,可额外申请龙华区 3 年 20 万人才津贴、毕业两年内的世界前 300 强博士还可申请龙华区 8 万生活补助,外加其它可能的津贴和成果绩效奖励机会;中心支持并协助申请国家博士后引进计划、博新计划、博后创新创业大赛等;出站申请电子科大岗位获优先推荐,在高研院工作的还可申请出站博士后资助(深圳市科研经费 30 万、龙华区 30 万安家费);后续岗位包括评定电子科大校百人教授(正高、博士生导师、年薪 50+24 万元起)等;中心将大力支持并协助博士后提升科研能力,包括在国际顶级期刊上发表顶尖论文的能力。

中心助力青年教师成长,有多名全职和兼职国内外顶尖人才(包括全球高被引学者),具有宽松自由的国际化学术环境,由长江讲席学者、IEEE Fellow 李耘教授主持,他在英国格拉斯哥大学担任智能系统博士生导师 27 年,指导了 30 多名博士,包括陈家进(KC Tan, IEEE Fellow、IEEE Computational Intelligence Society 副主席),郭淑芬(SF Goh, 格拉斯哥大学新加坡分校现任校长),Euan McGookin(格拉斯哥大学电子与电气工程主任)、陈立鼎(摩根士丹利上海执行董事)、殷今(德勤北京理事)等,共获等价人民币 2 亿元的多项国际、国内重大、重点及其它项目资助,其应用 AI 于控制论一文在控制系统技术顶刊 IEEE Trans Control System Tech 上发表 17 年来一直排名每月第一。

若您有意来做电子科大 AI 应用方面的教授、博士后或正高研究员,或只是来深发展 AI,

请将简历和一页 S. M. A. R. T. 计划发至 director@i4ai.org

另:博士、硕士研究生招生信息可点击此处电子科技大学招生网

电子科技大学是教育部直属、国家“双一流”建设 A 类高校,4 个学科已获评 A 类,其中电子科学与技术、信息与通信工程两个学科为 A+。在 U.S. News Global Subject Rankings 学科国际排名如下:

- | | | |
|---|--|---|
| #8 in Artificial Intelligence | #39 in Energy and Fuels | #31 in Nanoscience and Nanotechnology |
| #191 in Biology and Biochemistry (tie) | #36 in Engineering | #255 in Neuroscience and Behavior (tie) |
| #134 in Chemistry | #382 in Geosciences (tie) | #393 in Oncology (tie) |
| #897 in Clinical Medicine (tie) | #110 in Materials Science (tie) | #23 in Optics |
| #16 in Computer Science | #18 in Mathematics | #23 in Physical Chemistry |
| #62 in Condensed Matter Physics | #36 in Mechanical Engineering | #397 in Physics (tie) |
| #6 in Electrical and Electronic Engineering | #375 in Molecular Biology and Genetics | #151 in Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging |

